

お客様各位



第29回

ものづくりワールド 大阪

出展のご案内

HI-LEX
To be the First-Call Company

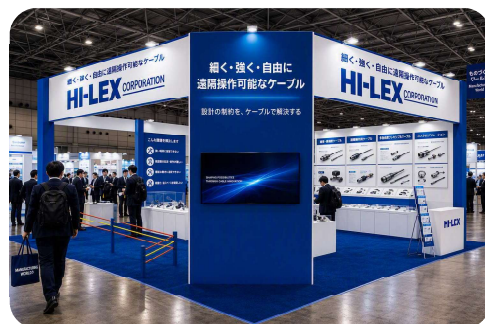
「細く・強く・自由に遠隔操作可能なケーブル」

HI-LEXの最新ケーブル技術と応用事例を展示

会 期 2026年10月7日(水)～9日(金)
10:00～17:00

会 場 インテックス大阪

弊社ブース 5号館 小間番号：34-46



弊社ブースでご覧いただけること



設計課題の解決事例

狭い・重い・動かないなどの
課題解決事例をご紹介します。



ケーブル技術の進化

細い・強い・曲がる・通電を実現
する HI-LEXのコア技術をご紹介します。



個別技術相談

お客様の課題に合わせた最適
なソリューションをご提案。

こんなお悩みはありませんか？

✓ 狭くて配線が
通らない

✓ 動かしたい場所に
機構が入らない

✓ 装置をもっと小
型・軽量化したい

✓ 製品の高付加価値化
を実現したい

ブース位置のご案内



来場登録(無料)のお願い

ご入場には事前来場登録が必要です。
右の二次元コードよりご登録のうえ、
当日は来場者バッジを
印刷してお持ちください。



かんたん 1分で登録完了！

お問い合わせ先

株式会社ハイレックスコーポレーション

担当：トゥアン（産業機器事業部）

0797-85-2551

thuan-dao@hi-lex.co.jp

<http://www.hi-lex.co.jp>

注目展示

■ ロボットハンド

- ・ケーブルによる滑らかな遠隔操作
- ・軽量・コンパクト設計
- ・次世代機器向け開発技術

